PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-229471

(43)Date of publication of application: 14.08.2002

(51)Int.Cl.

G09F 9/00

G02F 1/13

(21)Application number: 2001-106094

(71)Applicant: ANELVA CORP

(22)Date of filing:

04.04.2001

(72)Inventor: AOKI SEIICHI

SUGIMOTO RYUJI

(30)Priority

Priority number : 2000366401

Priority date : 30.11.2000

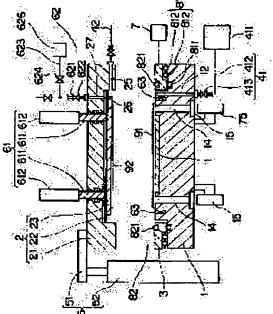
Priority country: JP

(54) SUBSTRATE OVERLAPPING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformized gap formation and alignment, to enhance accuracy of gap formation and alignment, to reduce the cost of a device and to improve productivity of the device by simplifying the structure of the device and to reduce the generation of air bubbles and the mixing of dust or the like in the device for overlapping a pair of substrates in a prescribed positional relation so that the substrates are kept parallel and have a prescribed gap.

SOLUTION: After a pair of substrate holding tools 1, 2 constituting a vacuum container hold a pair of substrates 91, 92, and the container is closed by an opening and closing mechanism 5, the inside of the container is evacuated by an evacuation system 41 and the gap formation and alignment of the substrates are performed in a vacuum. Then, a difference pressure applying mechanism 62 pressurizes the substrate 92 by introducing gas into a close space to be formed with a diaphragm 22 existing at the back of the substrate 92 of



one side and also a pressurizing mechanism 61 mechanically pressurizes the substrate 92 and then the gap formation is performed. Moreover, gap lengths and the parallelism of the pair of the substrates 91, 92 are measured by a plurality of distance sensors 63 and a gap forming operation is controlled by feedback.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19)日本国特許/广(JP)

(2) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公園番号 特第2002-229471 (P2002-229471A)

(43)公真日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) Int.CL'		建 如配导	FI		デヤン)"(多均)	
G D 9 F	9/00	238	G097 5	9/80	888	2H
GOSF	1/18	101	GOSF	1/18	101	5G485

春空論水 未開水 禁水液の数15 OL (全・27 頁)

(21) 出職#号	49382001-106094(P2001-106094)	(71) 出題人	000227294
	• •		アネルバ併式会社
(22) 出贈目	平成18年4月4日(2001.4.4)		東京都府中市四參6丁目8番1号
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(72) 発現者	青木 唯一
(31) 崔先権主選合号	€ E2000 - 388401 (P2000 - 388401)	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	東京都府中市四谷5丁目8番1号アネルバ
(32)任先日	平成12年11月30日(2000.11.30)		##DANEP
(38) 任先曜主要回	日本 (JP)	(72)発現者	
			北京都府中市四谷5丁目8番1号アネルバ
			株式会社内
		(74)代證人	100087549
		1.014270	护理士 保立 着一
		74-16	(4) 2008 PABI FAIR PASO HADI MAI?
)	EC456 AA17 RR08 BR12 KK10 KK10
		·-	. indiania . Salvis' Pfluini Pfluini . Littera Listera
		ļ	

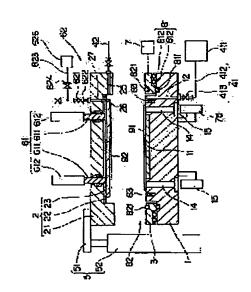
(54) [発明の名称] 基板重ね合わせ銀管

(57) [要約]

(課題) 一対の参板を平行で且つ所定の間隔を持って 所定の位置関係で重ね合わせる装置において、ギャップ 出しやアライメントの均一化や特度向上、装置構造の簡 時化による低コスト化、生産性向上、気泡発生やゴミ退 入の低減等を課題とする。

【解決手念】 | 実空容器を構成する一対の基板保持具 1, 2が一対の基板91, 92を保持し、開閉機構5によって開じた後、内部が損象系41によって損象され、ギャップ出しとアライメントが実空中で行われる。 差圧 印加機構62が一方の基板92の骨後の腐敗22によって形成される開空間内にガス導入して基板92を押圧するとともに、押圧機構61が機械的に一方の基板92を押圧することでギャップ出しが行われる。複数の距離セ

ンサ63により一対の基板91,92のギャップ長及び 平行度が付削され、ギャップ出しの動作がフィードバッ ク制御される。



[特許請求の範囲]

ー対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参助させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長を所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参動させるアライメントを行うアライメント用参動手段とを備えており、

前記一対の基板保持具の少なくとも一方は、前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記一対の基板が内部に位置する真空容器を構成する部材であることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【諸求項2】 前記一対の夢振保持具の少なくとも一方を移動させることにより前記真空音器を開闢する開閉機構が設けられており、この開閉機構は、前記真空音器が大気に開放される際には前記一対の夢振保持具が長い第一の距離離れて位置し、前記真空音器が真空に排気される際には第一の距離より短い第二の距離離れて位置するよう参動させるものであることを特徴とする請求項1記載の夢振里和合わせ装置。

【諸求項3】 前記アライメント用修動手段は、前記一対の萎振保持器のうち真空容器を構成する部状である萎振保持具を修動させるものであって、この基版保持具又は真空容器を構成する別の部状であってこの基版保持具と一体に移動する部状に接触して真空を維持する第一真空シール手段が設けられており、この第一真空シール手段は、前記アライメント用修動手段によって基板保持具が移動する際にも真空を推持するものであることを特徴とする語求項1記載の参振型れ合わせ装置。

(諸求項4) 前記第一案空シール手段は、前記アライ メンド用参助手段によって参助する前記基板保持具又は 前記別の部材に接触する類性体シール具と、前記アライ メンド用参助手段によって参助する前記基板保持具又は 前記別の部材と前記案22000 を移成する部材であって参 動しないものとが接触しない所定の間隔になるよう維持 する間隔椎持機機とひら成るものであり、

前記所定の個隔は、前記算性体シール具が英空シールを 達成しつつその変形量を所定以下とする間隔であること を特徴とする語求項の記載の基板重ね合わせ続置。

【語求項5】 前記間隔離持機構は、前記アライメント 用移動手段によって移動する前記基板保持具又は前記別 の部材と、前記表空容器を構成する部材であって移動し ないものとの間に介在された消動又は転動可能な関体に より前記間隔を維持する機構、同者を磁気的に反発させ て前記間隔を維持する機構、ないしは、両者の間に介在 する流体の圧力を調整して前記間隔を維持する機構であ ることを特徴とする詩求項 4 記載の基板重ね合わせ装 器。

[請求項5] 前記基板の厚さ方向に前記一対の基板保持具の少なくとも一方を参助させることにより前記真空 容器を開閉する開閉機構が設けられており、この開閉機構により開閉の際に接触したり離蹋したりするシール部を真空シールする第二萬空シール手段とは別に設けられていることを持数とする請求項3、4又は5記載の基板重ね合わせ装置。

一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板 保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移動させて 一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にす るギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対 の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一 対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移 動させるアライメントを行うアライメント用移動手段と を備えており、

対記ギャップ出し及び前記アライメントの際に対記・対の基板が内部に位置する真空容器が設けられており、この真空容器内の空間の容核は、前記・対の基板の容核とギャップの容様との合計の1倍以上50倍以下であることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【請求項8】 一対の基版を互いに平行で且つ所定の随 間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であって: 一対の基板を保持する一対の基板保持具と: 一対の基板 保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参助させて 一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にす るギャップ出しを行うギャップ出し用参助手段と、一対 の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移 動きせるアライメントを行うアライメント用参動手段と を値えており:

- 対の基板保持具のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板が位置する空間とその一方の基板の食 後の空間とを仕切る腐敗を有しており、この腐敗は基板と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し用移動手段によるギャップ出しの煤、背後の空間の雰囲気圧力を一方の基板が位置する空間の雰囲気圧力に比べて高くする 芝圧を印加して一方の基板を他方の基板に向けて押圧する差圧印加機構が設けられており、

前記隔限は、差圧印加機構により差圧が与えられた限に 一方の基板を押して板厚方向に変位させることが可能な 柔軟性を有するものであり、

前記ギャップ出し用参動手段は、この差圧F0加機構と、 一方の基板に機械的に押圧力を与える押圧機構とより構成されていることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【語求項9】 前記ギャップ出し用移動手段は、前記差

圧印加機構が与える差圧の大きさを制御してギャップ長を最終的に前記所定の値にしていくものであることを特徴とする諸求項 8記載の基板更ね合わせ装置。

【諸求項10】 一対の基板を互いに平行で且つ所定の 隙間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であっ で、

一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参動させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参動させるアライメントを行うアライメント用参動手段とを備えており、

一対の基板保持具のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板の背後の空間を閉空間とする隔膜を有しており、この隔膜は基板と平行に延びる部材であり、 育配ギャップ出し用参助手段によるギャップ出しのほ。

・背後の開復間の雰囲気圧力を耐力の他力の基板を聴む空 間の雰囲気圧力に比べて高くする差圧を印加して一方の 基板を他方の基板に押し付ける差圧印加機構が設けられ ており

前記院展は、楚圧印加機構により差圧が与えられた際に 一方の基板を押して板圧方向に変位させることが可能な 未飲性を有するものであり、

さらに、前記アライメント用参助手及は、前記環関を有する一方の基板保持具を振聞方向に参助させるものであり、前記環膜は、前記アライメント用参助手段による板面方向の軽動力を基板に伝えるものであって板面方向には本質的に変形しないものであることを特徴とする基板重れ合わせ発音。

【諸求項11】 一対の基板を互いに平行で且つ所定の 際間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であっ て

一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参数させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参数手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参数させるアライメント用参数手段とを備えており。

前記一対の基板のギャップ長を計測する距離センサを有 しており、前記ギャップ出し手段は、距離センサからの フィードバックされた信号により前記基板の厚さ方向の 参動を制御する主料御部を有していることを特徴とする 基板単れ合わせ装置。

【請求項12】 一対の基板を互いに平行で且つ所定の 時間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であっ て、 ー対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板 保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参動させて 一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にす るギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対 の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一 対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参 動させるアライメントを行うアライメント用参動手段と を備えており、

対記ー対の基板保持具は各々保持する基板と平行な面を 有しており、この面が互いに対向しており、この対向面 の距離を計測する複数の距離センサと、複数の距離セン サからの信号により一対の基板の平行度及び/又は距離 を判断する判断部とを有していることを特徴とする基板 毎カ合わせ話音。

【諸求項13】 前記ギャップ出し用参数手段は、前記判断部での判断結果により、一対の基板が前記所定の値よりも長い距離隔でて対向し且つ所定の平行度で対向させた後、平行度を保ちながら一対の基板の少なくとも一方を板面に重直な方向に参数させてギャップ長を前記所定の値にするものであることを特徴とする諸求項12記載の基板重ね合わせ装置。

【請求項14】 前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記・対の基板が内部に位置する真空容器が設けられており、真窓中で重れ合わせを行うものであることを特徴とする請求項8乃至13いずれかに記載の基板単ね合わせ装置。

【請求項15】 対記アライメントを行う際に一対の基 振の版面方向の位置関係のすれを検出する位置すれ検出 センサが殴けられており、対記アライメント用参数手段 は、この位置すれ検出センサからの信号に従って位置す れを補正するよう一対の参振保持兵のうちの少なくとも 一方の参動させるものであることを特徴とする請求項1 乃至14いずれかに記載の基板重ね合わせ装置。 【発明の詳細な説明】

(°0:0:013)

【発明の属する技術分野】本類の発明は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の秘路に使用されると好 油 な装置に関するものであり、一対の基 版を所定の固腐 を持って所定の位置関係で重ね合わせる基版重ね合わせ 装置に関するものである。

[0002]

【途来の技術】液晶ディスプレイやプラスマディスプレイ等の軽適においては、一対の基板を所定の間隔を持って所定の位置関係で重ね合わせることが必要である。この点を液晶ディスプレイを例にして説明する。液晶ディスプレイは、コンピュータの表示部用を始めとして多くの用途に盛んに使用されている。液晶ディスプレイは、一対の基板の間に液晶が主入され、基板の内側面に駆動回路を形成した構造である。駆動回路によって液晶中に電界を与えると、液晶の分子配列が変化して光の透過・

逸断が制御され、文字や映像の表示される。

【〇〇〇3】一封の基場の互いに対向する内側面には、 遠明電極(ITO)や駆動回路を構成するTFT(連終 トランジスタ)等の素子が形成される。従って、素子が 正しく機能するよう、基板の板面方向(以下、単に板面 方向)の位置関係が所定のものになるようにして一対の 基板を貫和合わせることが必要である。また、駆動回路 が正しく動作し、液晶の制御が正常に行われるようにする るためには、一対の基板を所定の狭い間隔で里和合わせ ることが必要である。以下の説明では、一対の基板の板 面方向の位置合わせをアライメントと呼び、一対の基板 の間隔(以下、ギャップ長)を所定のものにする位置合 わせをギャップ出しと呼ぶ。

【0004】このようにして重ね合わされた一対の基板の間に液晶を射入することにより、液晶ディスプレイが製造される。液晶の射入に仕方は、注入式と滴下式に分けられる。注入式では、まず一対の基板のうちの一方について、その板面の周縁に沿って光硬化性又は熱硬化性のシール材を風状に途布する。シール材の途布は完全な周状ではなく、少し注切れた部分を設けておく。この状態で、スペーサを介在させて他方の基板を重ね合わせ、アライメントとギャップ出しを行う。そして、硬化樹脂を光又は熱により硬化させ、一対の基板を貼り合わせる。

10005] このように貼り合わせた一対の基板の間の空間は、シール材の途切れた部分以外では同じた空間となっている。そして、シール材の途切れた部分(以下、注入孔)から、内部に液晶を注入する。液晶を濃めた容器と、貼り合わせた一対の基板とを真空中に配置し、英空中で注入孔を液晶中に受ける。この状態で雰囲気を大気圧に戻し、圧力差により一対の基板の間に液晶を注入する。その後、注入孔をシール材券で聞じる。

【0006】 鴻下式の場合、一対の基板の一方について 同様に周状にシール材を塗布する。この際、途切れた部 分はなく完全な周状(無珠端状)で塗布を行う。そし て、この基版を水平な姿勢に保ち、その表面に所定量の 液晶を滴下する。液晶は、周状に塗布されたシール材の 内側で広がる。その後、スペーサを介在させた状態で他 方の基板を一方の基板に重ね合わせ、アライメントとギ セップ出しを行う。そして、シール材を硬化させると、 一対の基板の間への液晶の割入が完了する。

『ロロロ7』上述した二つの方式のうち、従来は注入式が多く採用されてきたが、基板の大型化等を考慮すると、海下式の方が優れていると考えられる。注入式の場合、貼り合わせた一対の基板を持ち上げて注入孔を液晶に没けなければならず、基板が大型化すると作業が困難になる。自動化する場合にも、機構的に大がかりになり見い。また、注入式では、差圧による液晶の注入に長い時間がかかり、生産性の点で問題がある。基板が大型化すると、この問題が顕著になる。さらに、注入式では、

差圧により液晶の注入を行うため、液晶内に空気等が退入して液晶に気泡が生じやすい。気泡が生じると、やはり表示不良等の原因になる。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、流下式によっても、また注入式によっても、従来のやり方では以下のような課題がある。まず、ギャップ出しにおける特度や均一さの問題である。即ち、基板の厚さ方向(以下、単に厚さ方向)の力を一方の基板に与えて一方の基板に押し付け、シールはを多少押しつぶらながらギャップ出しは行われるが、この押し付け力を均一に作用させることが難しく、ギャップが所々で異なってしまうことがある。ギャップが不均一になると、表示よう等が発生し思い。このような問題は、基板が大型化すると顕著である。また、濱下式の場合、内部に液晶がある状態で基板を押し付けるため、より大きな押し付け力が必要である。しかしながら、大きな押し付け力が必要である。しかしながら、大きな押し付け力は微妙に調節するのが困難であり、ギャップの特度を充分に高くできない問題がある。

【ロロロタ】さらに、従来のやり方では、押し付けてい る際にどの程度のギャップになっているかを検出してお らず、ある定められた押し付け力で押し付けておくのみ である。そして、押し付けて貼り合わせた後、測定器で ギャップの大きさを測定し、それが規定範囲に入ってい るかを確認している。そして、規定範囲に入っていなけ れば、再度ギャップ出しをやり直まようなことをやって いる。 つまり、ギャップ出しのプロセスにはフィードバ ック制御は用いられておらず、生種のオープンループ制 御となっている。このため、必要なギャップ出し特度を 得るのに長い時間を要してしまう問題がある。また、表 示ムラやギャップ出し時のスペーサによる傷の発生等を 防止する観点から、一封の基板を充分に高い平行度で重 れ合わせることが必要である。しかし、注入式にしろ、 滴下式に しろ、高い平行度で基板を重ね合わせることが できる実用的な装置はこれまでのところ存在していな

【0010】従来の基板重ね合わせ装置では、平行度は、装置の機械的な又は機構的な格度に大きく依存している。即ち、一対の基板を保持する一対の部状が持つ平行度や、一対の部状のいずれか一方を移動させる移動機構の格度で平行度が決まってしまう。基板を保持する部状の加工格度や組立格度によっては充分な平行度が得られなかったり、移動機構の格度が低下することで充分な平行度が得られなかったりする場合があるが、この場合、重ね合わせの動作中にそれを修正する手段は従来の装置には無い。従来の装置では、重ね合わせた一対の基板の平行度を検査し、それが所定の値になっていなかった場合、機械的な部分や機構的な部分に不具合があると判断し、装置のチェックや修理等を行うのみである。このため、生産性が悪く、また実用的なものではない。

【0011】また、従来のやり方では、多くの場合、基 版の重ね合わせは大気中で行われる。しかしながら、大 気中での重ね合わせには、以下のような問題がある。注 入式の場合、大気中で一対の基板を重ね合わせて貼り合 わせた後、真空容器内に入れて真空衆囲気にして液晶の 注入を行うが、大気と真空との圧力差から一対の基板が 微妙にずれてしまうことがある。滴下式の場合にはこの ような問題はないが、大気中で重ね合わせを行うと、重 ね合わせる際に空気などを挟み込んでしまい、液晶中に 気泡を生じさせる原因となり易い。

【0013】 英空容器が大型化すると、所定の圧力まで 切象するために要する時間が長くなって生産性が低下したり、 打象性能を高めるために高価な実空ポンプ等が必 要になったり、大全のベントガスを消費するためランニ ングコストが高くなったりす欠点がある。 また、接時間 に削余を完了させるため打象速度を高くしたり、 短時間 にベントを完了するためベントガスの流量を多くしたり すると、 英空容器内でゴミが舞い上がり易くなり、 液晶 中にゴミが温入し易くなる欠点がある。

【OD14】本願の発明は、かかる課題を解決するためになされたものであって、一対の基版を来行で且つ所定の問題を持って所定の位置関係で重ね合わせる基板重ね合わせ続きにおいて、ギャップ出しやアライメントを均一に格度良く行うことができたり、装置の構造が輸時されて低コストになったり、生産性が向上したり、気泡の発生やコミの退入が低減されたりするする技術的金銭をもたらすものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本頭の訴求項1記載の発明は、其空中で一対の基板を互いに平行で且つ所定の短間を持って重ね合わせる基板重ね合わせを置であって、一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参動させて一方の基板と他方の基板とのギャップ最を所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参助手段と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移動させるアライメント用参助手段とを備えており、前記一対の基板保持具の少なくとも一方は、前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記一対の基板が内部に位置する真空容器を構成する部はであるという構成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項2記載の発明

は、前記請求項1の構成において、前記一対の基板保持 具の少なくとも一方を移動させることにより前記真空容 **器を開閉する開閉機律が設けられており、この開閉機構** は、前記真空容器が大気に関放される際には前記-対の 革振保持具が長い第一の距離離れて位置し、 前記本字書 器が実空に排気される際には第一の距離より短い第二の 距離離れて位置するよう移動させるものであるという構 成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項3 記載の発明は、前記請求項1の構成において、前記アラ イメント用移動手段は、前記一封の基振保持器のうち其 空容器を構成する部材である基板保持具を移動させるも のであって、この基板保持具又は真空容器を構成する別 の部材であってこの基板保持具と一体に移動する部材に 接触して真空を維持する第一真空シール手段が設けられ ており、この第一英空シール手段は、前記アライメント 用終執手段によって基板保持具が終動する際にも真空を 推持するものであるという構成を有する。また、上記課 題を解決するだめ、請求項4記載の発明は、前記請求項 3の様成において、前記第一大空ツール手段は、前記ア ライメント用移動手段によって移動する前記基仮保持具 又は前記別の部材に接触する弾性体シール具と、前記ア ライメント用移動手段によって移動する前記基板保持具 又は前記別の部材と前記其空容器を構成する部材であっ て移動しないものとが接触しない所定の問題になるよう 維持する間隔離持機機とから成るものであり、 前記所定 の間隔は、前記頭性体シール具が真空シールを達成しつ っその変形量を所定以下とする間隔であるという構成を 有する。また、上記課題を解決するため、詩求項5記載 の発明は、対記請求項4の構成において、前記閣職維持 機構は、前記アライメント用参助手段によって参助する 前記基板保持具又は前記別の部材と、前記其空容器を排 成する部分であって移動しないものとの間に介在された 冷動又は転動可能な例体により前記問題を維持する機 様、両者を磁気的に反発させて前記間隔を維持する機 構、ないしは、両者の間に介在する流体の圧力を調整し" て前記間隔を維持する機構であるという構成を存する。 また、上記課題を解決するため、諸求項6記載の発明 は、前記詰求項3、4又は5の構成において、前記基板 の厚さ方向に対記一対の基板保持具の少なくとも一方を :移動させることにより前記英空容器を開閉する開闢機構: が設けられており、この開開機構により開闢の際に接触 わたり離倒したりするペール部を真空ジールする第二案 空シール手段が前記第一英空シール手段とは別に設けら れているという構成を有する。また、上記課題を解決す るため、請求項7記戦の発明は、真空中で一対の基板を 互いに平行で且つ所定の際間を持って重ね合わせる基板 重ね合わせ装置であって、一対の基板を保持する一対の **基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基** 板の厚さ方向に移動させて一方の基板と他方の基板との ギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャッ

プ出し用参勤手段と、一対の基板の振而方向の位置関係 が所定のものになるよう一対の萎板保持具の少なくとも - 方を基板の振笛方向に移動させるアライメントを行う アライメント用移動手段とを備えており、前記ギャップ 出し及び対記アライメントの際に対記し対の基板が内部 に位置する真空容器が設けられており、この真空容器内 の空間のき後は、前記一対の基板の容積とギャップのき 後との合計の1倍以上50倍以下であるという構成を有 する。また、上記護題を解決するため、諸求項8記載の 発明は、一対の基板を互いに平行で且つ所定の疑問を持 って重ね合わせる埜板重ね合わせ装置であって、一対の ※基版を保持する一対の基版保持具と、一対の基板保持具 の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移動させて一方の 基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャ ップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対の基板 の振動方向の位置関係が所定のものになるよう一封の基 板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移動させ るアライメントを行うアライメント用参助手段とを備え ○ており、三好の基板保持具のうちの一方は、その基板保 持具が保持する一方の基板が位置する空間とその一方の 基板の骨後の空間とを仕切る隔膜を有しており、この隔 | 限は基板と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し 用移動手段によるギャップ出しの際、骨後の空間の雰囲 **気圧力を一方の基板が位置する空間の雰囲気圧力に比べ** て高くする差圧を印加して一方の基版を他方の基版に向 けて押圧する差圧印加機構が設けられており、前記隔膜 は、差圧印加機構により差圧が与えられた際に一方の基 - 板を押して板厚方向に安位させることが可能な柔軟性を 有するものであり、前記ギャップ出し用移動手段は、こ の差圧印加機構と、一方の基板に機械的に押圧力を与え る押圧機構とより構成されているという構成を有する。 また、上記課題を解決するため、請求項9記載の発明 は、前記請求項8の構成において、前記ギャップ出し用 移動手段は、前記差圧印加機構が与える差圧の大きさを 制御してギャップ長を最終的に前記所定の値にしていく ものであるという構成を有する。また、上記課題を解決 するため、請求項10記載の発明は、一対の基版を互い に平行で且つ所定の隙間を持って乗れ合わせる基版重れ 合わせ装置であって、一対の基板を保持する一対の基板 保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の **厚さ方向に移動させて一方の基板と他方の基板とのギャ** ップ長の所定の値にするギャップ出 しを行うギャップ出 し用移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所 定のものになるよう一封の基板保持具の少なくとも一方 を基板の板面方向に移動させるアライメントを行うアラ イメント用移動手段とを備えており、一対の基板保持具 のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板 の骨後の空間を閉空間とする瞬期を有しており、この隔 **膜は萎娠と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し** 用移動手段によるギャップ出しの際、背後の閉空間の券

7

周気圧力を対方の修方の萃板を臨む空間の雰囲気圧力に 比べて高くする差圧を印加して一方の基板を他方の基板 に押し付ける差圧印加機構が設けられており、前記院隊 は、差圧印加機様により差圧が与えられた壁に一方の基 板を押して板圧方向に変位させることが可能な柔軟性を **有するものであり、さらに、前記アライメント用参助手** 食は、前記隔膜を有する一方の基板保持具を板面方向に 移動させるものであり、前記隔膜は、前記アライメント 用移動手段による板面方向の駆動力を基板に伝えるもの であって板面方向には本質的に変形しないものであると いう構成を有する。また、上記課題を解決するため、詩 **或項11記載の発明は、一対の基板を互いに平行で且つ** 所定の際間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置で あって、一対の差板を保持する一対の基板保持具と、一 対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移 動させて一方の参板と他方の参板とのギャップ長の所定 の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段 と、一対の基板の仮面方向の位置関係が所定のものにな るよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面 方向に移動させるアライメントを行うアライメント用移 動手段とを備えており、前記一対の基板のギャップ長を 計測する距離センサを有しており、前記ギャップ出し手 **戯は、距離センサからのフィードバッグされた信号によ** り前記基板の厚さ方向の移動を制御する主制御部を有し ているという構成を有する。また、上記課題を解決する ため、酵求項12記載の発明は、一対の基板を互いに平 行で且つ所定の短間を持って重ね合わせる基板重ね合わ せ装置であって、一対の基板を保持する一対の基板保持 具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ 方向に移動させて一方の基板と他方の基板とのギャップ 長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用 参動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定の ものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基 板の板面方向に移動させるアライメントを行うアライメ ント用移動手度とを備えており、前記一封の基板保持具 は各々保持する基板と平行な面を有しており、この面が **互いに対向しており、この対向面の距離を計測する複数** の距離センサと、複数の距離センサからの信号により一 対の基摘の平行度及び/又は距離を判断する判断部とを 有しているという構成を有する。また。上記課題を解決 するため、諸求項13記載の発明は、前記諸求項12の 構成において、前記ギャップ出し用移動手段は、前記刊 断部での判断結果により、一対の基板が前記所定の値よ りも長い距離既てて対向し且つ所定の平行度で対向させ た後、平行度を得ちながら一対の基板の少なくとも一方 を振動に垂直な方向に移動させてギャップ長を前記所定 の値にするものであるという構成を有する。また、上記 課題を解決するため、諸求項14記載の発明は、対記語 求項8乃至13いずれかの構成において、前記キャップ 出し及び前記アライメントの陰に前記-対の基板が内部 に位置する高空容器が設けられており、真空中で重ね合わせを行うものであるという様成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項11記載の発明は、前記請求項1万至14いずれかの様成において、前記アライメントを行う際に一対の基板の核間方向の位置関係のずれを検出する位置すれ検出センサが設けられており、前記アライメント用修動手段は、この位置すれ検出センサからの信号に従って位置すれを補正するよう一対の基板保持具のうちの少なくとも一方の参数させるものであるという様成を有する。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本師発明の実施の形態(以下、実施形態)について説明する。以下の説明では、同様に液晶ディスプレイの製造に使用される萎仮重ね合わせ辞書について説明する。

【0017】図1は、本題発明の実施形態に係る基係重れ合わせ装置を使用する液晶ディスプレイの製造プロセスの概略を説明する図である。この製造プロセスは、適下式を採用している。即ち、重ね合わせの際に下側に位置する基板(以下、下側基板)91の表面にシール付93を途布し(図1(1))、そのシール付93の内側に所定量の液晶94を摘下する(図1(2))。そして、後述する基板重ね合わせ装置を用いて、下側基板91の上に上側基板92を重ね合わせ、真空中でギャップ出しとアライメントとを行う(図1(3)及び(4))。その後、重ね合わされた一対の基板91、92を大気圧等関係に配置し(図1(5))、その後、光照針又は加熱によりジール付93を硬化させる(図1(5))。

(5))、大気圧によって一対の萎板91,92は圧縮されるので、ギャップ長はさらに短くなり、この状態でシール材93の硬化が行われる。図1(5))、従って、シール材93の硬化時に所定のギャップ長になっているよう、真空中でのギャップ出しの際にはそのギャップ長より少し大きい所定の値になるようギャップ出しを行う。

【0019】図2は、図1に示す製造プロセスを実施する製造システムの斜視板略図である。図2に示す製造システムは、基板91,92の投入や回収を行うロードステーション901と、下側基板91にシール材93が途帯された下側基板91の表面に液晶94を海下する液晶流下装置903と、液晶滴下後に下側基板91の上に上側基板92を重ね合わせる実施形態の基板重ね合わせ装置904と、シール材93を硬化させて一対の基板91,92の搬送を行う搬送ロボット906等から構成されている。

【0020】搬送ロボット905は、アーム907の先 郷に基板を水平な姿勢で保持し、アーム907の仲和運 動、重直な回転軸の周りの回転運動、上下運動等を行って基板91,92を所定の位置に撤送するものとなっている。アーム907は、基板91,92を真空吸帯しながら保持するものとなっている。アーム907の基板保持面には不図示の真空吸着孔が設けられており、換送ロボット905は、この真空吸着孔から真空引きする不図示の真空ポンプを備えている。

【0021】また、搬送ロボット906は、基板91,92の上下の面を逆にできるよう基板91,92を保持しながらひっくりかえせるようになっている。具体的には、基板91,92を真空吸着しながらアーム907を水平な触の周りに180度回転させることが可能となっている。尚、推送ロボット906は、アーム907を基板91,92の裏面に接触させて保持する。基板91,92の裏面とは、透明電極等の衆子が形成される面とは反対側の面を指す。衆子が形成される面(以下、衆子面)で基板91,92を保持することはできないので、表面で基板91,92を保持する。

【0022】図3は、図名に示す製造システムが備える。実施形態の基板里和合わせ装置の正面断面概略図である。図3に示す基板重和合わせ装置の第一の大きな特徴点は、英空中で一対の基板91,92を平行に重和合わせてギャップ出しとアライメントとを行うものである点である。そして、第二の特徴点は、一対の基板91,92を真空雰囲気に配置するための真空容器が、一対の基板91,92を保持する一対の基板保持具1,2によって構成されている点である。

【0023】具体的に説明すると、一対の基板保持具 1、2は、図3に示すように、水平な姿勢で一対の基板。 91、92を保持するようになっている。一対の基板保持具1、20うち、下側基板91を保持する基板保持具 1を「下側基板保持具」と呼び、上側基板92を保持する基板保持具2を「上側基板保持具」と呼ぶ。

【0024】上側基板保持具2は、図3に示すように、下面に凹部が形成されている保持具本体21と、保持具本体21の凹部の空間を仕切るように致けられた関映2と、関映22の下面に固定された保持ヘッド23とから主に構成されている。上側保持具本体21は、別性の高いジュラルミンやステンレス等の材料で形成されている。隔眺22は、接近する差圧印面機構52が印加する。差圧により上側基板92を押圧するものである。

【0025】保持ヘッド23は、上個基板92に接触して上個基板92を直接的に保持する部材である。保持ヘッド23は、上側基板92を大気中では真空吸着し真空中では静電吸着して保持するようになっている。静電吸着機構は、保持ヘッド23内に設けられた一対の吸着電板(不図示)に、大きさが同じで極性が互いに異なるもしくは極性が同一の直流電圧を不図示の吸着電源により印加する構成である。保持ヘッド23は、全体がアルミナ等の誘電体で形成されている。吸着電源が動作して一

対の吸毒・低性に低性の異なる直流・電圧が印加されると、 保持ヘッド23に誘電分極が生じて下面に静電気が誘起 される。この静電気により上側基板92が静電吸毒され る。

1

【0025】下側差板保持具1も、同様に削性の高いジュラルミンやステンレス等のは科で形成されている。下側差板保持具1は、不図示の頑丈なペースによって支持されている。下側差板保持具1には、同様に静電吸き機構が設けられている。具体的には、下側差板保持具1の上面には、凹部が設けられており、この凹部になめ込まれるようにして静電吸差プレート11が設けられている。静電吸着プレート11は誘電体製であり、同様の構成により下側差板91を静電吸着する。

【ロロ27】さて、上述じたように、一対の基版保持具 1, 2は、英空容器を構成する部材となっている。具体 的には、真空容器は、一対の基版保持具1,2と、一対 の基板保持具づ、2の間に位置する中間リング3とから 構成されている。下側基板保持具1は損気器12を有 し、排象器は2には排気系4.1が設けられている。排気・ 系41は、投気路12と真空ポンプ411とをつなぐ排 気管412と、排気管412上に設けられたバルブ41 3 や不図示の排気速度調整器等から構成されている。 そ して、上側基板保持具2は、ベントガス導入路25を存 し、ベントガス導入路 25にはベントガス導入系 42が 設けられている。ベントガスには、清浄化された乾燥空 気(ドライエア)又は金素等が使用される。 尚、下側基 板保持具1の上面は、周辺部に改差を有しており、今し で低くなっている。この低くなった部分は周状に延びてお り、この部分に中間リングでが位置している。

【0028】一対の基板保持具1,2は、開開機構5により、真空存器が大気に開放される壁には長い第一の距離離れて位置し、真空存器が真空に排気される壁には短い第二の距離離れて位置するようになっている。具体的には、開閉機構5は、上側基板保持具2を上下動させるようになっている。以下の説明では、一対の基板保持具1,2の距離が第一の距離になるような上側基板保持具2の位置を上限位置と呼び、第二の距離になるような上側基板保持具2の位置を下限位置と呼ぶ。

【0029】開閉機構5は、上側基板保持具2を全体に保持した保持部材5.1と、保持部材5.1に駆動軸が固定された開間駆動源5.2とから主に構成されている。開閉駆動源5.2にはサーボモータ等が使用され、ボールネジを回転させてその回転を上下動に変換する構成が採用される。開閉機構5は、大気開放の理には、上側基板保持具2を上限位置に位置させ、実空指表の理には所定の下方位置に位置させるようになっている。上側基板保持具2が下限位置にあるとき、上側基板保持具2は、中国リング3に接触するようになっている。尚、一対の基板保持具1、2のみで真空容器が構成される場合、開閉機構5は、一対の基板保持具1、2が接触するよう参動させ

る.

【0030】このような構成は、一対の基板91,92 の抱入撤出やメンテナンスなどを考慮したものである。 単に大気関放するだけであればペントガス導入系42を 設ければ足りるが、真空容器内への基板91,92の施 入や真空容器外への基板91。92の撤出のため、一対 の基板保持共1,2が長い距離離れて対向するようにし ている。尚、基板91、92の投入投出のための構成と しては、其空容器に閉口を設けてこの閉口を開閉するゲ ートバルブを設ける構成があるが、この構成では、内壁 面のクリーニング等のメンテナンスの作業がしづらい。 【0031】本実施形態の装置は、一対の基板91,9 2の版面方面の位置関係が所定のものになるよう一封の 益板保持具1,2の少なくとも一方を板面方向に移動さ せてアライメントを行うアライメント用移動手段でを備 えている。本実施形態では、下側基板91は板面方向に は移動しないようになっており、静止した下側差板9.1 に対して上側挙帳92を帳頭方向に移動させることでア ライメントを行うようになっている。即ち、アライメン ト用参助手段では、上側基板92を板面方向に参助させ てアライメントを行うものとなっている。 尚、一対の基 板91,92は水平方向に保持されるため、板面方向は 水平方向である。

【0032】アライメント用参助手段7の構成について、図4及び図3を使用して説明する。図4は、図3の装置が備えるアライメント用参助手段7の構成について示す斜視概略図である。図5は、図3に示すアライメント用参助手段7の変部の斜視概略図である。図3に示すように、アライメント用参助手段7は直接的には中間リング3を移動させるよう構成されている。上側差板保持具2は再空容器内外の差圧により中間リング3に対して大きな力で押し付けられる。アライメント用参助手段7は、この状態において中間リング3を移動させることで、中間リング3と一体に上側差板保持具2を移動させ、それによって上側基板の2を移動させる構成となっている。

【0033】アライメント用移動手段では、回4及び図5に示すように、中間リング3に固定されたブラケットでの1と、ブラケットを介して中間リング3を移動させる直線駆動源で02と、直線駆動源で02の出力細に設けられた支点ピン703と、支点ピン703に連結された連結長704と、連結長704とブラケットア01との間に設けられたリニアガイド705とから構成されている。回4及び図5に示すように、ブラケット701、直線駆動源で02、支点ピン703及びリニアガイド705から成るユニット71、72、73、74は、中間リング3の各辺のそれぞれに設けられている。以下、説明の都会上、各ユニットを第一ユニット71、第二ユニット72、第三ユニット73、第四ユニット74とする。図4に示すように、第一ユニット71と第三

ユニット73、及び、第二ユニット72と第四ユニット 74が、中間リング3の対向する辺にそれぞれ位置して いる。

•

(0034) 各ユニットフ1, 72, 73, 74において、直線駆動逐702は、サーボモータ又はパルスモータ等のモータと、モータの出力を直線運動に変換するボールネジを含む運動変換機構とから構成されている。各直線駆動変702は、不図示の固定板に固定されており、移動しないようになっている。連結具704は、図5に示すように断面コ状であり、開口を直線駆動源702の側に向けて配置されている。交点ピン703は、上下方向が始方向になるよう配置されている。連結具704は、上側部分と下側部分に交点ピン703を挿入する孔を有している。支点ピン703は、この孔に上端と下鑑が挿入されている。支点ピン703と連結具704とは固定されておらず、静止した文点ピン703の周りに連結具704は回転できるようになっている。

【0035】ブラケット701は、図4及び5に示すように平面視が直角三角形のものである。ブラケット701は直角を成す一対の辺の一方が中間リング3の側面と平行となっており、この辺の部分で中間リング3の側面に固定されている。リニアガイド705は、そのリニアガイド705が属するユニット71、72、73、74が設けられた中間リング3の辺の方向に対して直角な水平方向に長いものであり、この方向の直線を動をガイドするものである。 滅ぎ具704は、リニアガイド705の形状に適合した凹部又は皮差を有する。リニアガイド705は、この凹部又は皮差に沿って滑りながら直線を動をガイドする。

【0036】回4及び図5に示すアライメント用参助手段7の動作について、次に説明する。図4及び図5に示すアライメント用参動手段7は、各ユニット71,72,73,74の直绕竪動逐702を任意に動作させることで、水平面上の直交する二つの方向の直绕参動(×方向及びY方向の参動)と、任意の位置を中心とする水平面上での円周方向の参動(8方向の参動)とを中間リング3に行わせるようになっている。

【0037】さらに具体的に説明する。図4【元ずように、×方向は、第一第三ユニット71。73が配置された辺の方向とは、Y方向は、第二第四ユニット72。74が配置された辺の方向とする。まず、×方向に中間リング3を直線移動させるには、第一ユニット71及び第三ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動派702を同時に動作させ、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動派702を動作させないようにする。この疑、第一ユニット71及び第三ユニット73の直線駆動派702は、同じ距離だけ各ブラケット701が移動するよう駆動される。例えばモータがバルスモータである場合、同バルス

数だけ駆動される。この結果、この駆動距離だけ中間リング3も×方向に直線移動する。尚、直線駆動源702を動作させないとは、モータがサーボモータのようなものである場合、その位置を保持して動かないようにするよう(動作する)場合も含む意味である。

【0038】また、Y方向に移動させる場合は、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動派702を同時に動作させ、第一ユニット71及び第三ユニット73の直線駆動派702を動作させないようにする。この場合も、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動派702の駆動距離は同じにする。これにより、中間リング3がY方向に駆動服器だけ直線移動する。

【0039】上記×方向及びY方向の移動において、各ユニット71,72,73,74のリニアガイド705は、移動をガイドする機能を持っている。即ち、×方向の移動の限、各ブラケット701に設けられたリニアガイド705は、連結長704の四部又は政差に沿って滑りながら移動し、×方向の移動をガイドする。つまり、第二第四ユニット72,74のリニアガイド705は、×方向の駆動力を逃がして直機駆動速702等に伝えないようにするものである。また、Y方向の移動の限、第一ユニット71及び第三ユニット73のブラケット701に設けられたリニアガイド705が連結具704の四部又は政差に沿って滑り、Y方向の移動をガイドする。

【0040】次に、8方向に移動させる場合について説明する。例えば、回転軸が中間リングと同軸即ち中間リング3の中心軸にある場合の移動について説明する。この場合は、例えば、第一ユニット71の直線駆動源702を同時に動作させ、第二ユニット72の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702を異なる向きに(前透と後退)同じ距離だけ駆動させる。この結果、中間リング3は、中心軸を中心とする水平な円周方向(図4に81で示す)に移動する。

100412 この81方向の移動の際、各ブラケット7016中間リング3と一体に81方向に移動する。この際、第二第四ユニット72、74の支点ピン703及び連結具704は、81方向への駆動力を逃がして直線駆動派702に伝えないようにする機能を持っている。即ち、第二第四ユニット72、74のブラケット701が81方向に移動すると、リニアガイド705を介して連結具7046一体に81方向に移動する。しかし、支点ピン703は、直線駆動派702の出力軸に固定されており移動しない。従って、ブラケット701が81方向に移動すると、連結具704が支点ピン703を中心に

して少し回転し、8 1方向への駆動力を遅がして直線駆動返702等に伝えないようにしている。

7

【0042】尚、81方向への移動は、第一第三ユニットフェ、73の直線駆動源702を動作させないでおき、第二第四ユニットフ2、74の直線駆動源702を異なる向きに同じ距離だけ駆動させることでも行うことができる。この場合、第二第四ユニットフ2、74の連結具704と支点ピン703が81方向の駆動力を進がすよう動作する。81方向以外の円周方向についても、各ユニットフェ、73、74の直線駆動源702の駆動のさせ方(駆動距離及び駆動の向き)を通宜選択することで自由に行うことができる。例えば、図4中82で示すように、基板91、92又は中間リング3等の方形の機の位置を中心とする円周上の方向に移動させることができる。

【00.43】上記アライメントの陰の移動の距離は、かなり短い、メカロやイ方向のような正規移動の場合。ま2mm程度である。8方向の移動の場合、角度で表すとまれま程度である。また、本実施形態の装置は、アライメントを行う陰に一対の基板91、92の板面方向の位置関係のずれを快出する位置すれ快出センサ75を備えている。位置ずれ快出センサ75は、下傳基板保持具1に取り付けられている。

【0044】具体的に説明すると、下側基板保持具1には、上下に延びる検出用度週孔14を有する。位置すれ検出センサ75は、検出用度週孔14の下端間口を臨む位置に取り付けられている。検出用度週孔140下端間口を臨むけられており、そのそれぞれに位置ずれ検出センサ75が取り付けられている。高、検出用度週孔140下端開口は、光学を15によって気密に密がれている。各位置ずれ検出センサ75は、具体的にはCCDカメラ等の操像素子である。一対の基板91、92のそれぞれには、板面上の所定の位置にアライメント用マークが設けられている。一対の基板91、92において同じ位置に設けられている。

【0045】前速したように推送ロボット906により下側差板91が能入された際。推送ロボット906は、アライメントマークが検出用真通114の止域間口に位置するよう特度良く下側差板91を下側差板保持具1に載置する。アライメントの際、位置すれ検出センサ75は、検出用重通114を通じて下側差板保持具1のアライメントマークと上側差板92のアライメントマークとを検像するようになっている。

【0046】本実施形態では、上側基板92を下側基板91に向けて押圧してギャップ出しを行うようになっている。即ち、上側基板92を下側基板91に向けて移動させてギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段が設けられている。ギャップ出し用移動手段の構成は、本実施形態の三番目の大きな特数点を成している。即ち、ギ

ャップ出し用締動手段は、上側基板 9 2 に機械的に押圧 力を与える機構(以下、押圧機構)6 1 と、ガスの差圧 により上側基板 9 2 に押圧力を与える機構(以下、差圧 印加機構 5 2)とを併用しており、この点が大きな特徴 点となっている。

【0047】押圧機構61は、上側茎板保持具2に固定された複数の押圧ロッド611と、各押圧ロッド611のそれぞれに設けられた押圧駆動派612とから主に構成されている。各押圧ロッド611は、重直な姿勢であり、下端が瞬限22に固定されて上方に延び、上側蓋板保持具2を気密に貫通している。各押圧駆動源612は、押圧ロッド611の上端に連結されている。各押圧駆動が612は、サーボモータ等の位置制御用のモータとなっており、ボールネジ等を用いた運動変換機構によりその回転運動が直線運動に変換されるようになっている。

【0048】尚、各様圧ロッド611の食道部分には、各様圧ロッド611の上下動を許容しつつ実空シールを行う排圧用実空シール手段613が設けられている。一つの様圧用実空シール手段613には、磁性流体を用いたメカニカルシールを用いることができる。また、各様圧ロッド611と上側拳板保持具2どの間にベローズを設けても良い。

【0049】

「0049】

「0049】

「回まれた原空間25となっている。この間空間25 は、上側接続92の背後に位置する。差圧印加機構62 は、上側接続92の背後に位置する。差圧印加機構62 は、この間空間26内にガスを導入し、上側接続92が位置する空間との間で差圧を与えるようになっている。即ち、差圧印加機構62は、上側保持具本体21に接続された蓋圧用配管521を通して間空間25内にガスを導入する不図示のボンベと、差圧用配管621上に設けられた差圧用主バルブ622から主に構成されてる。尚、上側保持具本体21は、差圧用配管521が接続された曲所にガス等入路27を有している。開空間26とは、このようなガス導入路27以外の部分では基本的に開した空間であるという意味である。

(100.50) また、差圧印加機様5.2は、開空間2.5内の圧力を開棄する不図示の圧力調整器を有じている。不 図示の圧力調整器には、制御用の電気信号の入力に従って圧力を開節する電ー空レギュレータが使用される。電ー空レギュレータは、電気信号(電圧又は電流)によって圧力を制御する機器である。例えば、圧電素子によってダイヤフラム(隔膜)を制御し、これによって内部パルブを調整して圧力を制御する構成のものが使用される。このような電ー空レギュレータは各社から市販されているので、適宜選択して使用する。尚、図3に示すように、開空間25内を排気するための補助排気ポンプ526が設けられている。補助排気ポンプ525は、差圧 用配管621、バルブ622, 624及び極助排気管6 23を通して開空間26内を排気するようになっている。

【0051】本実施形態の装置では、ギャップ出しを高 精度で行えるよう、多くの工夫が成されている。まず、 ギャップ出しのために上側基板92を下側基板91に押 し付けている際、両者の距離を間接的に測定する距離を ンサ63が設けられており、この距離センサ63からの 信号をフィードバックして押圧力を制御している。より 具体的に説明すると、距離センサ63は複数設けられて おり、下側基板保持具1に取り付けられている。下側基 板保持具1の上面には、下側基板91を保持する部分の 外側に凹部が設けられており、距離センサ63はこの凹 部を埋めるように設けられている。

【0052】図3に示すように、下側基板保持具1の基板保持具面(静電吸表プレート11の上面)と上側基板保持具2の基板保持面(保持ヘッド23の下面)は平行である。また。下側基板91の厚さと上側基板92の厚さは既知である。従って、下側基板保持面との距離が判れば、一対の基板91,92のギャップ長(離留距離)が判る。距離センサ63に対する下側基板保持具1の基板保持面の位置関係は不変であるので、距離センサ63から保持へッド23の下面までの距離を計ることによって、一対の基板91,92のギャップ長が置接的に求まることになる。

【0053】距離センサ53には、例えばうず電流を検出するものが使用できる。即ち、センサの一方を交流儀界を発生させる構成とし、他方をこの交流機界により生するうず電流を検出する構成とする。うず電流の大きさにより距離が求められる。この他、機界強度により距離を測定するセンサやレーザー干渉計を用いた距離センサ 等が使用できる。また、電気式接触式マイクロメータを使用しても良い。

【0054】図6は、坂面方向における距離センサ63の配置位置について説明する回である。本実施形態のさらに別の大きな特数点は、ギャップ出し用参動手段の各押圧ロッド6.11と対を成すように距離センサ63を配置している点である。即ち、図6に示すように、本実施形態では、四つの押圧ロッド61.1が設けられている。各押圧ロッド61.1は、上側基版保持具2と同軸の仮想的な長方形又は正方形の角の位置に配置されている。そして、各距離センサ63も、周径に四つ設けられており、各押圧ロッド61.1の下方に位置して対を成している。より正確には、四つの押圧ロッド6.11を結んだ方形と、四つの距離センサ63を結んだ方形とは相似形であって同独上である。そして、各対を成す押圧ロッド6.11と距離センサ63とは、方形の同じ頂点の位置に位置している。

【0055】また、上側茎板保持具2が有する瞬膜22

は、上記アライメント用移動手段フによる板面方向の駆 動力を上側基板92に伝えるものとなっている。即ち、 前述したようにアライメント用移動手段では、中間リン グ3を介して上側基板保持具2を板面方向に移動させ る。この移動の力は、隔膜22及び押圧ロッド611を 介して保持ヘッド23に伝えられ、この結果、保持ヘッ ド23に静電吸表されている上側基板92が移動する。 【0056】前述したように、瞬跌22は、ギャップ出 し用参勤手段の差圧印加機構 62により厚さ方向に膨ら んで上側基板92に押圧力を与える。そして、その一方 で、アライメントの際には板面方向の力を上側基板92 に伝える。この程重要なことは、瞬限22は、厚さ方向 には変形が可能であるが、押圧ロッド611で強国に支 持されているためと、それ自身の別性により振聞方向に は本質的に変形しないものとなっていることである。 仮 ・ 固方向に変形してしまうと、アライメントが不安定とな り、再現性や特徴の悪化する恐れがある。「本質的に変 化しないしとは、例えば、厚き方面にカF1が切えられ たときの変形量をΔ T 1 とし、振聞方向に大きさの同じ。 カF2が加えられたときの6T2としたとき、6T2/ Δ T 1 S O. 1 となるような場合を指す。 陽膜2 2 に は、痒いシート状であり、例えばカーボン繊維強化プラ スチック (CFRP) 等の材料又は金属から成るものが、 使用される。 臓膜 22の厚さは、 例えば 1 mm~2 mm 程度である。

【0.0.5.7.1 また、本実施形態の装置は、板面方向の力を上側差板9.2 に伝える隔膜2.2の機能を考慮して、押圧ロッド6.3.7.1 の下端に特別のベアリング機構(図3中、不図示)を備定でいる。図7は、図3に示す押圧ロッド6.1 1の下端に設けられたベアリング機構の断面機略図である。ベアリング機構は、隔膜2.2 に固定された軸受け6.1 4と、軸受け6.1 4と押圧ロッド6.1 1の下端部側面と軸受け6.1 4の内側面との間に介在された副ベアリング6.1 6とから主に構成されている。

[0058] 前述したように、アライメント用移動手取りにより隔跌22に版面方向の力が加えられると、瞬跌22は非常に達いものであるため、場合によっては腐跌22が遅打つように変形し易い。このような変形が生すると、振面方向の力が上側基板22に上手く伝わらず、アライメントが上手くいかなかったり、特度が低下したりする場合がある。

【0059】このため、本実施形態では、図7に示すペアリング機管により、設打ちのような変形を防止している。即ち、波打ちのような変形が生すると、図7中に点はで示すように隔膜22は局所的には斜めに傾いた状態となる。この状態になると、隔膜22自体が持っている張力により隔膜22は元の水平な状態に戻ろうとする。主ベアリング615は、この隔膜22の動きを助ける働きをする。尚、副ペアリング616は、軸受け514と

押圧ロッド611との間で板面方向で遊び(バックラッシュ)が無いようにするものである。 遊びがあると、アライメント特度が低下してしまう。

7

【0060】次に、図3を使用して、本実施形態の第四 の大きな特徴点を成す真空シール手段81,82の構成 について説明する。前述したように一対の基板保持具 1,2と中間リング3は真空容器を構成するから、それ らの接触箇所は、真空シールされている必要がある。 こ の英空シールを行う英空シール手段81,82の構成 も、本実施形態の装置の大きな特徴点となっている。 【0061】まず、中間リング3と下側基板保持具1と の間には、第一真空シール手段8.1が設けられている。 特徴的な点は、この第一真空シール手段81が、上記ア ライメントのために上側基板保持具2ど中間リング3と が一体に移動する際にも英空シールを維持するものとな っている点である。具体的に説明すると、第一英空シー ル手段81は、アライメント用修動手段でによって移動 する中間リング3に接触する弾性体シール具811と、 弾性体シール具8-1.1の変形量を限定する関係8-12と

【0062】弾性体シール具の11は、典型的には0リングのような真空シール具である。下便基板保持具1の上面のうち周辺部の低くなった場所には周状の溝が形成されており、この溝に弾性体シール具811が壊め込まれている。一方、中間リング3は、下面の内縁に沿って凸部が開状に形成されており、この凸部が弾性体シール具811に接触することにより真弦シールがされるようになっている。一方、剛体の12は、現状であり、軸受銀等の剛性の高い材料から形成されている。剛体月12は複数設けられており、任意の向きに転動可能な状態で不図示の保止具により保止されている。尚、別体812は、周状の芽性体シール具811の周囲に均等間隔を置いて複数設けられている。

より構成されている。

【0063】通常の真空シール手段の構成では、真空シールがされるべき部材の間にのリングのような弾性体シール具を介在させ、この状態で両者を接触させてネシ止め等を行う。ネジ止め等のみでは両者の接触は完全ではなく真空シールはされないが、弾性体シール具が両者の間に気密に挟み込まれることで、真空シールが達成された。

【0064】しかしながら、このような構成は、本実施形態では採用できない。アライメントの際、固定された下側基板保持具 1 に対して中間リング3を水平方向に移動させる必要があるためである。本実施形態では、下側基板保持具 1 が「富空容器を構成する部材であって移動しない部材」に相当している。下側基板保持具 1 と中間リング3 とが接触している構成の場合、アライメントを行うには、中間リング3を移動させることに対して接らせながら中間リング3を移動させることになる。このようなことを行うと、移動に大きな力を要する問題の

【0065】 類性体シール具811の弾性力を大きい最 遠なものにすることで、中間リング3と下側基板保持具 1との接触を防止する構成も考えられる。しかしなが ら、このようにすると、ギャップ出しの際の上側基板保 持具2からの圧力及び大気圧と真空圧力との差圧による 圧力が弾性体シール具811のみにかかることになる。 このため、弾性体シール具811の弾性力をかなり大き なものにしなければならず、適正な実空シール作用を得 るのが困難になることもあり得る。また、弾性力が小さ

他、投動により座等のゴミが発生する問題がある。

るのが困難になることもあり得る。また、頭性力が小さいと、大きな力が頭性体シール具811に加わる結果、 弾性体シール具811の変形量が徐々に大きくなり、最 終的には中間リング3と下側基板保持具1とが接触して しまう恐れもある。このように、頭性体シール具811 のみであると、最適な彈性力の範囲が狭く、違定が非常

[0056] 一方、本実施形態のように、刷体812によって弾性体シール具811の変形を限定すると、中間リングでと下他参切保持具1とが接触じない範囲に弾性体シール具811の変形を限定することが容易にできる。即ち、球状である刷体812の直径を適当な値にすれば良い。

に困難である。

[0067] また、胴体812による弾性体シール具8 1 1の変形の限定は、真空シールを推持したアライメン トの点でも大きな技術的意義を有する。具体的に説明す ると、アライメントの際、中間リング3が移動すると、 「弾性体シール具811は中間リング3に擦り付けられる 『状態となる。即ち、中間リック3は、その不同に類性体 シール具811を滑らせながら移動する状態となる。こ の場合、弾性体シール県811に大きな力が加わって変 形堂が大きくなると、摩擦力が大きくなり、中間リング 3 が充分に移動できなかったり、移動に大きな力を要し たり、移動距離の制御の格度が低下したりする恐れがあ る。また、無理に移動させる結果、弾性体シール具81 1 の摩耗が設じかったり、座等のゴミが多く発生したり する恐れもある。さらに、弾性体シール異811の変形 が小さくなるよう弾性力を大きくすると、真空シールが 維持できない恐れもある。

:[00.68] 本実施形態の構成によれば、刷体812があるため、存性体シール48111の変形が限定され、中間リング3と下側基板保持41との間の圧力が分散する。このため、上記のような問題はなく、中間リング3を充分に高い制御性で勢易に移動させることができ、ゴミの発生等の問題もない。

[0069] 本実施形態では、摩擦によるゴミの発生の 低減等の効果をさらに高く得るための工夫が施されてい る。まず、弾性体シール具811はシリコンゴム等から 成るが、テフロン(登録商標)等の鑑得剤で表面をコー ティングしたものが使用されている。また、腕体812 の表面も、同様に鑑得剤でコーティングされている。そ して、弾性体シール具811や例体812に接触する中間リング3の下面は鍛励加工されており、さらにその面には強滑対が設けられている。この難滑利は、具体的には難滑油であり、中間リング3の下面に途帯されている。このような構成のため、中間リング3の参動が小さい力で済んだり、制御が容易であったり、原控によるゴミの発生が少なくなったりする効果がさらに高く得られるようになっている。

【0070】また、回3に示すように、刷体812は、 弾性体シール具811よりも外側(基板保持具1,2の 中心軸から見て遠い側)に位置している。従って、刚体 812の接触館所でゴミが発生したとしても、そのゴミ は、弾性体シール具811により速られ、基板91,9 2の重れ合わせを行う空間には透入しない。つまり、刚 体812が弾性体シール具811よりも外側に位置する 点も、液晶94中へのゴミの温入、基板91,92の素 子面へのゴミの付寄等を防止するのに貢献している。

「0071」このような第一大空シール手段81の構成において、解体812は転動を行うものであるが、消動を行うものであっても良い。即ち、解体812は、直方体等の形状のプロックであり、表面にフッ衆機能等の超消剤が連布されたものであっても良い。この場合、中間リング3に対して解体812は相対的に消動する。また、第一大空シール手段81の構成としては、解体812に代えて、中間リング3と下側基板保持具1とを確認的に反発させ、両者の間隔を維持する機構でも良い。この場合は、中間リング3と下側基板保持具1とに確石を設け、同一基性の機械が向かい合うようにする。現石を確据で構成し、電流を制御して所定の間隔が維持されるようにする。

【0072】また、中間リング3と下側基板保持具1との間に介在する流体の圧力を調整して間既を推持する機様が採用できる。この場合は、中間リング3と下側基板保持具1とのペローズ等でつなぎながら密閉された空間とし、この空間にガスを導入する。導入するガスの圧力を調整して両者の間隔を所定の値に保つ。いずれにしても、このような間隔の維持により、弾性体シール具811の変形を所定以下にすることができるとともに、中間リング3と下側基版保持具1との接触が防止できるので、アライズシトの際に大きな力を要したりゴミが発生したりする問題が生じない。

【0073】 英空シールに関する本実施形態の別の大きな特徴点は、開開機構 5により開閉の際に接触したり難聞したりするシール部を真空シールする第二真空シール手段81とは別に設けられている点である。以下、この点について説明する。開開機構 5により開閉の際に接触したり離蹋したりする部材は、本実施形態では、上側基板保持具 2と中間リング3である。従って、第二真空シール部材は、上側基板保持具 2と中間リング3である。従って、第二真空シール部材は、上側基板保持具 2と中間リング3との間の真空シールするよ

うになっている。

【0075】このような第二漢空シール手段82を採用する様成は、以下のような技術的策穣を有する。本実施形態の構成において、第二英空シール手段82を設けないようにすることも不可能ではない。例えば、中間リング3を設けなければ)、第二英空シール手段82は不要である。しかしながら、このようにすると、開閉機構5による開閉の限、上側差板保持具2と下側差板保持具1とが接触したり離間したりすることになる。つまり、第一英空シール手段81において、大気関故と英空シールを繰り退すことになる。

【0075】しかしながら、第一本空シール手段81の部分が大気に開放されると、ゴミの付きの問題が生じ易い、弾性体シール具811の表面にコミが付差すると、アライメントの際に中間リング3に控り付けられる結果、弾性体シール具811の性能が低下してリーク(英変の遅れ)が生じやすくなる。また、中間リング3の下面にゴミが付着すると、弾性体シール具811が増り付けられる結果、ゴミによって銀面に傷が付き、摩挫力が大きくなる等の問題が生じることがある。さらに、開闢のたびに、弾性体シール具811及び関体812に対して中間リング3が接触と離間を繰り返す結果、添給剤が摩耗じたり、潤滑剤が削れてゴミになったりすることもあり得る。

【0077】本実施形態の構成によれば、第二真空シール手段82があるため、第一真空シール手段81の部分において開閉を行う必要はなく、常時真空シールの構成とすることができる。位って、上述したような問題は本実施形態においては無い。尚、装置は、各部の制御を行う不図示の主制御部を有している。主制御部は、複数の距離センサからの信号に従い、一対の基板のギャップ長や平行度を判断する判断部を備えている。判断部は、各距離センサからの信号を比較して平行度を判断するとともに、各距離センサからの信号を比較して平行度を判断するとともに、各距離センサからの信号を比較して平行度を判断するとともに、各距離センサからの信号に従い、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになっているかを判断する判断部も備えている。そして、このような主制御

部は、ギャップ出し用修動手段やアライメント用参助手段に制御信号を送るようになっている。

7

【ロロ78】次に、上記構成に係る本実施形態の装置の 動作について説明する。図8及び図9は、本実施形態の 装置の動作について説明する図である。 図8の(1) (2) (3)、紡いて、図9の(1) (2) (3) の順 に動作が進行することを示している。尚、図8及び図9 は、図3に示す装置のほぼ右半分を示したものである。 【0079】また、図8及び図9は、図3には示されて いない装置の詳細な構成が一部示されている。まず、図 8 (1)~ (3) に示すように、一対の基板保持具 1, 2のそれぞれには、 挙振91,92の受け渡し用のリフ トピン16,28が設けられている。各基板保持具1, 2には、リフトピン16、28用の貫通孔が設けられて いる。食運孔は垂直な方向に長く、リフトピン16,2 8も重直な姿勢で貫通孔内に配置されている。尚、貫通 孔及びリフトピン16、28は、沿基板保持具1、2に 推数(例えば四つ)均等に設けられている。

て0080】 をリフトビジ16,28には、リフトビン16,28を上下動させる不図示の昇降機構が設けられている。また、リフトビン28は管状であり、先編の開口の部分で基板を真空吸着できるようになっている。即ち、リフトビン28を通して真空吸引する不図示の真空ボンブが設けられている。また、図9(3)に示すように、下側基板保持具1には、仮止の用の光照射部17が設けられている。光照射部17は、本実施影響では、光ファイバ171の先端部となっている。光ファイバ171は、常外線ランフボ72からの光を違いでシール材に開射するものとなっている。高、光ファイバ171の先端は複数に分岐しており、光照射部17は、下側基板保持具1に複数均等に致けられている。

【0081】まず、一対の基板91,92の投入動作に ついて、図8 (1)~(3)に従って説明する。まず、 上側基板92は、撤送ロボット906のアーム907に 真空吸差されながら保持されて搬送され、所定位置で停 止する。尚、上側基板92は、下側が未子面になるの で、上側の面で真空吸着されて搬送される。そして、図 8(1)に示すように、上側拳板保持具2のリフトピン (以不、上創リフトピン) 28が下降し、上側基板92 を実空吸差する。この際、上側リフトピン28は、アー ム907に干渉しない位置で下降して其空吸着する。ア ーム907の真空吸着が解除された後、図8(2)に示 すように、上側リフトピン28が上昇し、上側拳板92 が保持ヘッド22に接触する位置で停止する。そして、 真空吸表機構が動作し、上側基板92が保持ヘッド22 に真空吸患される。その後、上側リフトピン28は、真 空吸着を解除した後、さらに上昇し、所定の待機位置で 停止する。

【0082】次に、下側基板91が同様に強送ロボット 906のアーム907に真空吸患されながら保持されて 撤送され、所定位置で停止する。下側基板91は上側が 素子面なので、下側で真空吸着される。そして、アーム 907の真空吸患を解除した後、下側基板保持具1のリ フトピン(以下、下側リフトピン)16が上昇して下側 基板91の下面に接触した後、所定距離下降する。この 結果、図8(3)に示すように、下側基板91は静電吸 帯ブレート11の上に裁置された状態となる。その後、 静電吸患ブレート11の真空吸患機構が動作して下側基 板91が静電吸患ブレート11に真空吸患される。下側 リフトピン28は、さらに下降して所定の待機位置で停止する。

【0083】次に、図3に示す開間機構5が動作し、上側基板保持具2が下限位置に位置するよう所定距離下降させる。これにより、図9(1)に示すように、上側塞板保持具2と中間リング3とが接触し、第二英空シール手及82により英空シールが達成される。この状態で、扱気系41が動作し、一対の基板保持具1,2と中間リング3とから成る英空音器内を所定の圧力まで排象する。この限、解膜22の背後の間空間25内も同様に排気され、英空容器内と同程度の英空圧力とされる。また、排気開始と同時に静電吸着機構を動作させ基板91,92を静電吸着するとともに、英空吸着を解除する。尚、後述するアライメントの動作が阻害されないよう、上側基板保持具2と中間リング3とが接触した後、不図示の機構により、保持部材51は開間駆動源52から切り離される。

【0084】次に、ギャップ出し用移動手段及びアライメント用移動手段アが動作し、ギャップ出しとアライメントが行われる。ます、本装置において最終的に達成すべきギャップ長として設定されている所定の値(以下、ギャップ長スタンバイ値)になるようにする。即ち、ギャップ出し用移動手段が、押圧駆動返61.2を動作させ、上側整板保持具2を下降させ、一対の差板91、92のギャップ長がギャップ長スタンバイ値になるようにする。尚、ギャップ長スタンバイ値の状態では、上側整板92は下側基板91上のシール材には接触していない。つまり、ギャップ長スタンバイ値は、シール材の塗布高さよりも充分に大きな値となっている。

【0085】この状態で、まず平行度を所定の高い値にする動作を行う。即ち、各距離センサ53からの信号により不図示の主制御部が平行度を求め、それが所定の高い値になっているかを不図示の判断部が判断する。平行度が所定の高い値になっていないと判断されると、主制御部は、ギャップ出し用参助手段6の各押圧駆動源612に制御信号を送り、一対の基板91、92が平行になるように各押圧駆動源612を制御する。即ち、特定の距離センサ63で測定された距離に比べて長い場合、その距離センサ63の上方に位置する(対になっている)押圧ロッド61

1 が少し下方に変位するようにその押圧ロッド811を 駆動する押圧駆動題612に制御信号を送る。このよう にして各押圧駆動題512を制御し、各距離センサ63 からの信号の大きさを比べる。そして、各距離センサ63 からの信号の大きさの違いが所定の小さい範囲内であ ると判断されたら、一対の基板91。92の平行度が所 定の高い値であるとする。

【0086】次に、アライメントを行う。即ち、位置ずれ検出センサフ5によって二つのアライメントマークを強値する。発像されたイメージデータは、主制御部において処理されてデジタル化され、位置ずれが算出される。そして、位置ずれを補正するよう主制御部がアライメント用移動手段7の各ユニットフ1,72,73,74の直接駆動源702に制御信号を送る。制御信号に従って直接駆動源702に制御信号を送る。制御信号に従って直接駆動源702が移動する。引き続き位置すれ検出センサフ5から送られる二つのアライメントマークのイメージデータから、位置ずれが補正されたと主制御部が呼ばすると、アライメントが完了する。

【0087】この状態で、次に、ギャップ出し用参助手段が再び動作し、上側基板92を下側基板91に向けて 板面方向に参助させ、ギャップ長がギャップ長数定値になるようにする。即ち、主制御部は、ギャップ長数定値になるように四つの押圧駆動返612に同様に制御信号を送る。しかしながら、各押圧駆動返612による押圧力のみでは足らない場合が多く、所定時間軽退後もギャップ長はギャップ長数定値にならない。この場合、主制御部は、補助抑気管623上の補助パルプ624を開じ、不図示のボンベにつながるパルプ625及び差圧用主パルプ622を開け、開空間26内を加圧する。この結果、其空と大気圧との差圧に加えて、大気圧より高い圧力と真空との差圧により上側基板92ド向

【0088】そして、四つの配離センサ63からの出力を平均じて得られたギャップ長がギャップ最繁定値になるよう。不図示の圧力調整器に信号を送り、差圧印加機構52を負場選制御する。ギャップ長がギャップ長設定値に一致したと判断されたら、位置すれ検出センサ75からの信号により位置すれがないか主制御部がもう一度判断する。

【0089】位置すれがあると判断された場合、アライメンドを再び行うが、この際、上側基版 92を少し上昇させる。ギャップ長設定値の状態では、上側基版 92は下側基版 91上のシール材に接触している。この状態で再びアライメントを行おうとすると、粘性の高いシール材に接触しているため、上側基版 92を動かすのに非常に大きな力が必要になってしまう。また、滴下式の場合、ギャップ内に液晶があるため、この問題は顕著である。さらに、ギャップ長設定値の状態でアライメントを行おうとすると、上側基版 92がスペーサを引きずって

しまい、基板91。92の表面に傷が付いてしまうこと がある。

【0090】このようなことから、本実施形態では、ギャップ長級定値の状態から上側基板92を少し浮かせ、その状態で再度アライメントを行う。この際のギャップ長は、ギャップ長スタンパイ値でも良いし、ギャップ長スタンパイ値よりは短いものの、上側基板92がシール材から離れることが可能な長さとしても良い。

【0091】このようにして再度アライメントをした 後、再び上側萎張92を下降させてギャップ出しを行 う。再びギャップ出しを行う前に、もう一度平行度を確 認するようにすると打造である。平行度が所定の高い値 になっていなかったら、前述したようにも押圧駆動源6 12を制御して平行度を出す動作をする。

【00.92】 再びギャップ出しを行って、ギャップ長がギャップ長歌定になっており、位置すれも発生していないと判断されたら、図9(3)に示すように、シールはの仮止めを行う。即ち、光照射部17より乗外線をスポット的に照射して、シールはを部分的に硬化させる。その後、上側基板保持具2による上側基板92の保持を解除する。そして、開空間26内を排気して真空容器内と同程度の圧力にするとともに、押圧用限動源612を動作させで保持ヘッド22を当初の位置まで上昇させる。

【0093】次に、真空容器及び間空間26内にガスを 導入して大気圧とし、開閉機構5を動作させて上側差板 保持具2を上限位置まで上昇させる。その後、下側差板 保持具1の勝電吸塞機構を停止し、下側リフトピン28 を上昇させる。この結果、一対の差板91。92は下側 リフトピン28によって持ち上げられ、下側差板保持具 1から離れる。その後、撤送ロボット906のアーム9 07が達入し、一対の差板91。92を真空吸毒しなが 6保持して装置から撤出する。一対の差板91。92 は、搬送ロボット906により回収用力セット913に 搬送される。

【0094】上述した構成及び作用に係る本実施形態の 整板里ね合わせ装置によれば、ギャップ出し用移動手段 及びアライメント用移動手段 7が英空容器の外に配置されているので、英空容器内の空間容板を小さくずることができる。このため、排気やベントに要する時間が短く でき、生産性の向上に貢献できる。また、排気速度やベントの速度を高くする必要がないので、英空容器内の度 や埃を舞い上げてしまうことがなく、液晶94中への度 や埃の温入が少なくなる。さらに、排気速度を高くする 必要がないため高価な英空ポンプが不要であり、装置の コストの上昇抑制にも質献している。

【0095】また、一対の基板保持具1。2自体が実空 容器を構成している点は、真空容器内の空間容板をさら に小さくするのに貢献している。基板保持具1。2が真 空容器を構成していない場合、真空容器内に基板保持具 1,2を収容する標準となる。この標準だと、基板保持 具1,2の占めるスペースの分だけ真空容器内の空間容 核が大きく必要になってしまう。尚、上記実施形態で は、一対の基板91,92を水平な状態で重ね合わせる 構成であったため、一対の基板保持具1,2は上側基板 保持具2と下側基板保持具1であったが、これに限定さ れる訳ではない。注入式の場合、一対の基板91,92 を重直に立てた状態で重ね合わせをする場合もある。こ の場合は、左側基板保持具及び右側基板保持具というよ うになる。

【0096】 真空音器内の空間音級低減の技術的意義は、一分の差板保持具1,2が真空音器を構成しなくとも、いずれか一方の差板保持具1,2の真空音器を構成すれば得られる。回10は、この点を説明した図であり、一方の差板保持具1,2のみが真空音器を構成する場合について説明した図である。図10(1)に示すように、上傳差板保持具2のみが真空音器を構成していてもよく、図10(2)に示すように、下便差板保持具1のみが真空音器を構成していても良い。

【0097】また、上述した英空容器の構成において、 英空容器内の空間容儀は、一対の基版91。92の容様 とギャップの容様の合計(以下、基板容様と呼ぶ)の1 倍以上50倍以下であることが好ましい。 英空容器内の 空間容様とは、例えば英空容器の内壁間の形状が直方体 である場合、その能、横、高さの様である。また、「ギャップの容様」とは、ギャップ出し後の容様、即ちまキップ長歌定値での容様である。

(0098) 東空音器内の空間音はが基板音域の50倍 より大きいと、上述した抑象やベントに要する時間の短 縮といった技術的意義が充分に得られない。また、真空 容器内の空間音域が基板音域の1倍より小さいと、前記 ギャップ最スタンパイ値に保つ限に、上個基板91がシ ール材や液晶に接触してしまったり、基板91、92間 の真空排気が充分に行えないといった問題が発生する。 【0099】また、開闢機構5が一対の基板保持具1。

[0099] また、関係教権5か一対の基板保持共1,2を開閉する構造は、対域した通り、真空容器内の空間容技を最小化させる点とメンテナンスや基板91,92の無入撤出時の動作を容易にする点を周立させる技術的意識がある。尚、開閉機構5は、上側基板保持具2を上下動させて開間を行ったが、下側基板保持具1を上下動させても良い。

【0100】また、アライメント時にも実空シールを推 持する第一英空シール手段81は、英空中でのアライメ ントを可能にする技術的意識がある。第一英空シール手 段81が無い場合、アライメント時には大気圧というこ とになってしまう。この場合、ギャップ出しを実空中で 行ったりすると、雰囲気圧力の違いから、基板91,9 2の位置がアライメント時から僅かにずれてしまったり することがあり得る。第一英空シール手段81は、この ような問題を防ぐ技術的意義がある。 【0101】また、機械的な押圧とガスの差圧による押圧とを併用する構成は、以下のような技術的意義がある。即ち、ギャップ出しには、かなり大きな押圧力が必要であり、内部に液晶が狭み込まれている滴下式のプロセスの場合、その傾向が強い。この場合、サーボモータのような押圧駆動源 612を使用した機械的な押圧のみでは、押圧力が不足し、必要なギャップ長まで押圧できないことが多い。機械的な押圧のみでギャップ出しを行おうとすると、非常に大出力の押圧駆動源 612を使用することになるが、ギャップ長を充分な格度でギャップ長歌定値に一致させるため押圧力を微妙に調節することが困難になる。また、機械的な押圧のみでは、押圧力が不均一になり、その結果、ギャップ長が振動方向で不均一になり、その結果、ギャップ長が振動方向で不均一になり易いという問題もある。

【0.102】本実施形態のように、機関的な押圧に加えてガスの差圧による押圧を併用すると、押圧力の不足を 補える上、微妙な押圧力の調整も容易に行える。そして、ガス差圧による押圧であるため、均一に押圧力を作 用させることができ、ギャップ長も均一化できるメリットがある。

【0103】尚、本実施形態では、差圧印加機構62 は、閉空間2.6内にガス導入して差圧を印加するもので あったが、上側基板92が配置された空間の圧力に対し て、瞬敗22により仕切られた上側基版92の背後の空 間の圧力が高くなれば足りる。従って、骨後の空間が閉 . 空間26ではなく単に大気圧の開放空間であり、真空音 器内を排気する排気系4.1をもって差圧印加機構6.2と することもできる。また、大気中でギャップ出しを行う。 場合には、差圧印加機構も2は、上側基板92の骨後の 閉空間26をガス導入して大気圧より高い圧力にする様 成となる。さらに、養圧印加機構も2は、英空中でギャ ップ出しを行う場合、骨後の間空間26の圧力を再変容 器内の英空圧力よりも高い英空圧力にする様式、例えば 差動排気を行うような構成でも良い。また、差圧呼加機 | 排 6 2 としては、上述じたようなガス導入によって差圧 を印加するもの他、液体等のガス以外の流体を導入して 差圧を印加するものが採用される場合もある。

【0104】また、一対の基振91、92のギャップ長を測定する距離センサ53が設けられており、ギャップ出し手段が、距離センサ53がらの負婦選制御して厚さ方向の移動を制御する権成は、ギャップ出しを高格度に且つ短時間に行うことを可能にする技術的意義を有する。従来は、前述したように、ある定められた押圧した後、測定器でギャップの大きさを測定し、それが規定範囲に入っていなければ、再度ギャップ出しをやり直すのみである。これに比べると、本実施形態の構成によれば、ギャップ出しを高格度に且つ短時間に完了させることができる。

【0105】また、距離センサ53が複数設けられており、複数の距離センサ53で上記負換透剤御を行う点

は、測定格度が向上し、さらにギャップ出しを高格度に行える技術的意義を有する。そして、複数の距離センサ 63の測定データから一対の基板91,920平行度を検出する点は、一対の基板91,92を高い平行度で重ね合わせるのに貢献しており、このことは、ギャップ出しを板面方向でより均一化する技術的養養を有する。

【0106】また、一対の基板91、92の板面方向での位置すれを検出する位置すれ検出センサ75が設けられ、アライメント用移動手段7が、位置すれ検出センサ75からの信号に従って位置すれを補正するよう一対の基板保持具1、2のうちの少なくとも一方の移動させるものである点は、アライメントをより高格度に行える技術的武義をもたらす。尚、上記実施形態では、上側基板保持具2を板面方向に移動させても良く、また、双方を移動させても良い。また、開照機構3は、上側基板保持具2を厚さ方向に直執移動させて開闢を行うものであったが、下側基板保持具1を直執移動させて開闢を行うものであったが、下側基板保持具1を直執移動させて開闢を行うものであったが、下側基板保持具1を直執移動させて開闢を行うものであったが、下側基板保持具1を直執移動の他の整備による聞き扉のようにして開闢を行う場合もある。またが直執移動の他の整備による聞き扉のようにして開闢を行う場合もある。

[0107]

【実施例】次に、上記実施形態の発明の実施例を説明する。同様に液晶ディスプレイ製造プロセスにおける基板 重れ合わせを例にして、実施例を説明する。TFTタイプの液晶ディスプレイでは、一対の基板91,92の一方にカラーフェルタが形成され、他方に駆動素子としてTFTが形成される。上記実施形態の設置を用いる場合、例えばガラーフェルタが形成された基板が下側基板91とされる。基板の大きさは、大型基板と呼ばれるものと同様であり、730mm×920mm程度である。

【0108】このような一対の基振91、92を重ね合わせる場合、アライメントの格度は=1μm、最終的なギャップ長は5μm程度とされる。実空中で5μmのギャップ長にする場合、ギャップ出じ手段による押圧力は5×10-4N/m2程度である。尚、実空圧力は、0、1Pe程度でよい、この真空圧力の場合、最終的にギャップ出しを行う際の間空間内の圧力は約50KPeである。

【0109】上記実施形態及び実施例では、液晶ディスプレイ製造プロセスにおける基板の重ね合わせについて専ら説明したが、プラズマディスプレイの製造プロセス等にも、本願発明の装置を使用することができる。 【0110】

【発明の効果】以上説明した通り、本願の辞求項1記載の発明によれば、一対の基板保持具の少なくとも一方が 真空容器を構成しているので、真空容器内の空間容法を 小さくすることができる。このため、排除やベントに要 する時間が短くでき、生産性の向上に貢献できる。ま た、排放速度やベントの速度を高くする必要がないの

で、玄空容器内の座や捻を無い上げてしまうことがな く、液晶中への度や埃の混入が少なくなる。さらに、排 **気速度を高くする必要がないため高価な真空ポンプが不** 要であり、装置のコストの上昇抑制にも質猷している. また、請求項2記載の発明によれば、上記効果に加え、 開開機構が真空容器を開闢するので、真空容器内の空間 想役を最小化させる点とメンテナンスや基板の搬入搬出 時の動作を容易にする点を両立させる技術的意義があ る。また、詩求項3記載の発明によれば、上記効果に加 え、第一英空シール手段によりアライメント時にも英空 シールが維持されるので、英空中でのアライメントを可 能になる。このため、ギャップ出しを真空中で行う場合 にも位置すれ発生しつらい等のメリットがある。そし て、これらの点は、滴下式を採用するプロセスの場合、 液晶中の気泡温入を効果的に防止できるメリットをもた らす。また、請求項4又は5記載の発明によれば、上記 効果に加え、真空容器構成部材の接触を防止しつつ効果 的に玄空シールを推持することができる。 このため、ア ライメントに大きな力を要してしまったり、ゴミの発生 したりする問題が防止できる。また、請求項6記載の発 明によれば、上記効果に加え、開閉機構により開闢の経 に接触したり難聞したりするシール部を真空シールする 第二文空シール手段が第一英空シール手段とは別に設け られているので、第一英空シール手段を常時英空シール とすることができる。このため、第一真空シール手段の 劣化防止や英空シールの安定化等の技術的意義が得られ る。また、諸求項フ記載の発明によれば、上記効果に加 え、実空容器内の空間容積が、基板容積の1倍以上50 倍以下であるので、排気やベントに要する時間の短縮と いった技術的意義が充分に得られるとともに、ギャップ 出しの際のストロークが充分に待られずに制御が難しく なったり、 基板の搬入搬出の動作が難 しくなるといった 門題が生することがない。また、諸求項 8記載の発明に よれば、上記効果に加え、ギャップ出し用参動手段が、 機械的な押圧に加えてガスの差圧による押圧を併用する ので、押圧力の不足を捕える上、微妙な押圧力の調整も 容息に行える。そして、ガス差圧による押圧であるた め、均一に押圧力を作用させることができ、ギャップ長 も均一化できるメリットがある。。また、・諸求項9記載の 発明によれば、上記効果に加え、差圧印加機構が与える 差圧の大きさの制御により最終的にギャップ出しが行わ れるので、ギャップ出しに大きな力が必要な場合であっ ても、ギャップ出しの格度を高めることができる。ま た、請求項1 0記載の発明によれば、上記効果に加え、 腐鉄がアライメントの陰には振而方向の力を基板に伝え るものであって、板面方向には本質的に変形しないもの であるため、アライメントが不安定となり、再現性や格 度の悪化したりする恐れがない。また、諸求項11記載 の発明によれば、上記効果に加え、一対の萎振のギャッ ブ長を測定する距離センサが設けられており、距離セン

サからフィードバックされた信号により厚さ方向の移動 が制御されるので、ギャップ出しを高格度に且つ短時間 に行うことが可能になる。また、請求項12記載の発明 によれば、上記効果に加え、距離センサが複数設けられ ており、複数の距離センサで平行度及び/又はギャップ 長の測定を測定し、この測定結果により押圧力を制御し ながらギャップ出しを行うので、さらにギャップ出しが 高格度に行えたり、ギャップ出しを板面方向でより均一 化させたりすることができる。また、請求項13記載の 発明によれば、上記効果に加え、一対の基板を所定の平 行度で対向させた後、平行度を保ちながら一対の基板の 少なくとも一方を振面に重直な方向に移動させてギャッ プ出しが行われるので、ギャップ出し後も平行度が高く 推持される。このため、装置の機械的又は機構的な要素 に左右されず、常に高い平行度でギャップ出しを行うこ とができる。また、詰求項14記載の発明によれば、上 記跡求項7、8、9又は10の効果を得ながら、真空中 でギャップ出しとアライメントを行うことができる。 こ のため、滴下式を採用するプロセスの場合、液晶中の気 泡温入を効果的に防止できるので好ましい。また、蔬菜 項15記載の発明によれば、上記効果に加え、アライメ ンド用移動手段が、位置すれ検出センサからの信号に従 って位置すれを補正するよう一対の基板保持具のうちの 少なくとも一方の移動させるので、 アライメントがより 高精度に行えるメリットがある。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本開発明の実施形置に係る差板重ね合わせを使用する液晶ディスプレイの製造プロセスの機能を説明する回である。

【図2】図1に示す製造プロセスを実施する転告システムの斜視機時図である。

【図3】図2に示す製造システムが備える実施形態の萎 板重ね合わせ装置の正面断面概略図である。

【図4】図3に示す保持ヘッド23に設けられた静電吸 複雑物の構成を示す概略図である。

【図5】基板重ね合わせ装置への基板91,92の搬入

撤出動作について説明する斜視概略図である。

【図5】 板面方向における距離センサ63の配置位置について説明する図である。

【図7】図3に示す押圧ロッド611の下端に設けられたペアリング機構の断面機時図である。

[図8] 本実施形態の装置の動作について説明する回である。

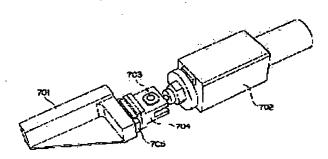
【図9】本実路形態の装置の動作について説明する図である。

【図10】一方の釜板保持具のみが真空容器を構成する場合について説明した図である。

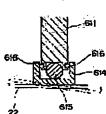
【符号の説明】

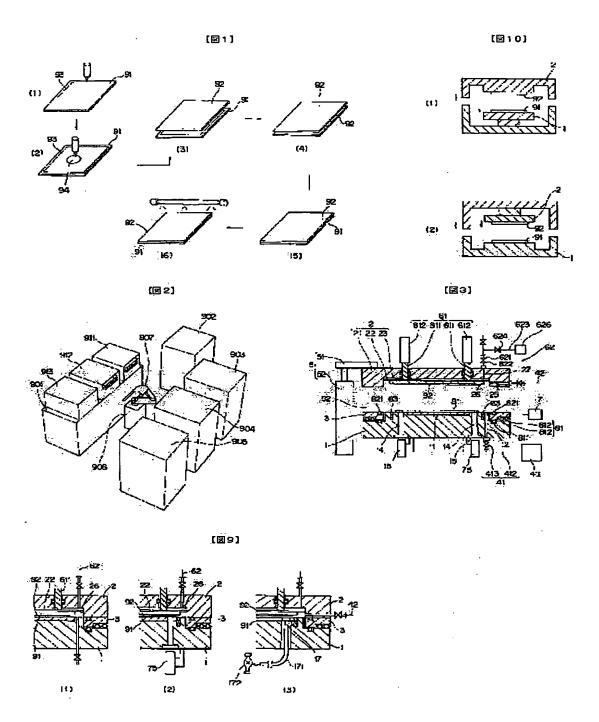
- 1 下側基板保持具
- 22 既陕
- 2 上侧茎板保持具
- 3 中間リング
- 41 排款系
- 42 ペントガス導入系
- 5 開開機構
- 5 1 押圧機構
- 62. 差圧印加機構
- 63 距離センザ
- 7 アライメント用参勤手段
- プロ1 ブラケット
- 702 直線駆動源
- 7.03 支点ピン。
- 704 連結兵
- 705 リニアガイド
- 7.5 位置すれ換出センサ 8.1 第一英空シール手段
- 日11 弾性体シール具
- 010 844
- 812 風体
- 82 第二英空シール手段
- 91 下側基板
- 9.2 上側基板

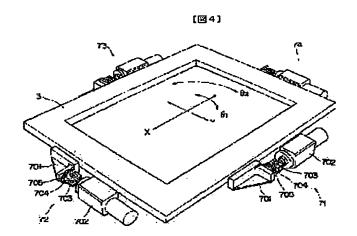
[图5]

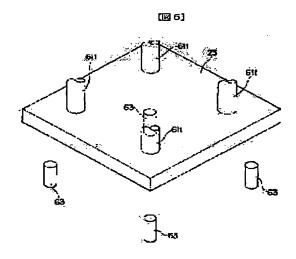


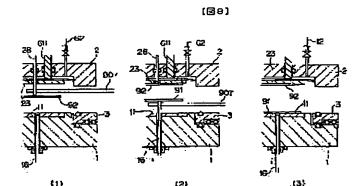
[図7]











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
\square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.